Investor Relations

PSK GROUP

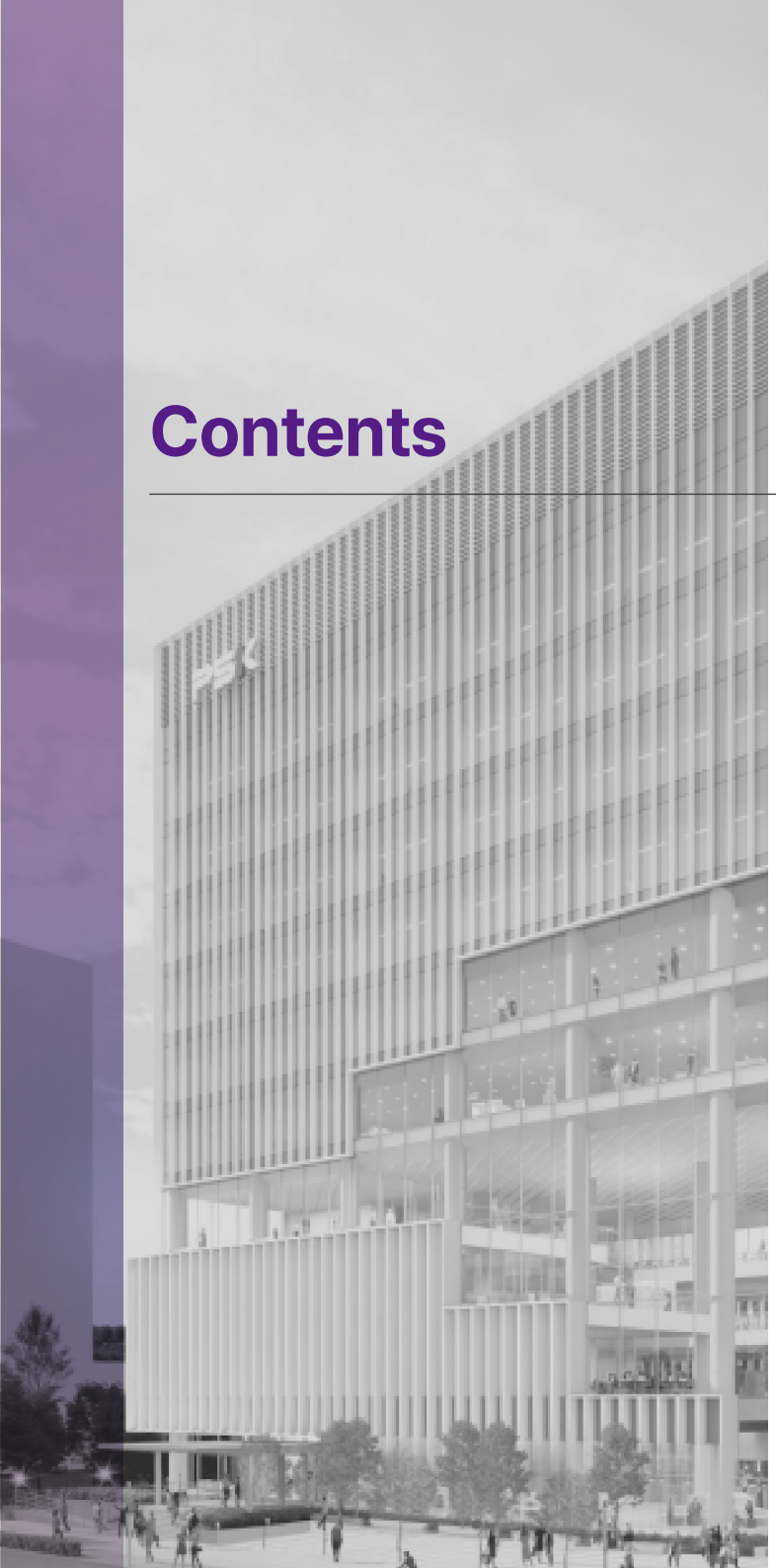
Jan. 2024

Disclaimer

여기에 포함된 2022년 말 PSK 그룹("회사")의 경영 성과 및 재무 결과에 관한 모든 정보는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다.

여기에 포함된 정보는 투자자의 투자 결과와 관련하여 어떠한 법적 목적에도 활용되어서는 안 됩니다. 이에 따라 회사는 여기에 포함된 정보에 대한 투자자의 의존으로 인해 발생하는 손실 또는 손해에 대한 일체의 책임을 명시적으로 부인합니다.

이 자료의 일부 정보와 데이터는 가정과 미래지향적 진술에 기초하여 작성되었습니다. 이러한 미래지향적 가정과 진술은 알려진 위험과 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하며 변경될 수 있음을 유의하시길 바랍니다.



Contents

01 회사소개

PSK 그룹 05
연혁 06
네트워크 07
주요 고객사 09
경쟁력 10

02 사업소개

PSK 12
PSK 홀딩스 16

03 투자

연구활동 19
신제품 20
CapEx 22

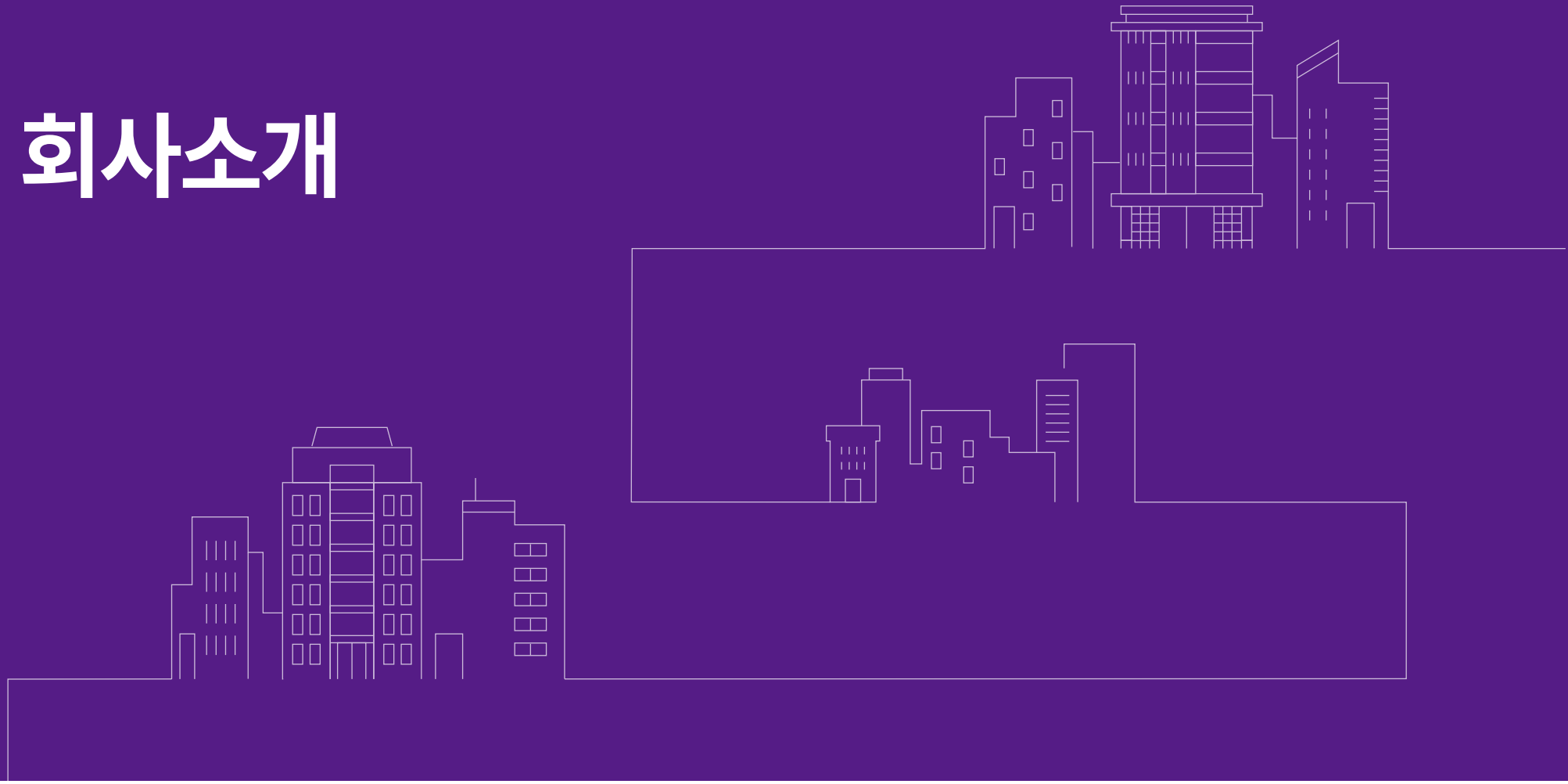
04 ESG

ESG경영 24
환경 25
사회 26
지배구조 28
고객사 평가 29

05 성과

재무정보 31
주가정보 33

회사소개



PSK 그룹 05
연혁 06
네트워크 07
주요 고객사 09
경쟁력 10

01

01 PSK 그룹

PSK Holdings

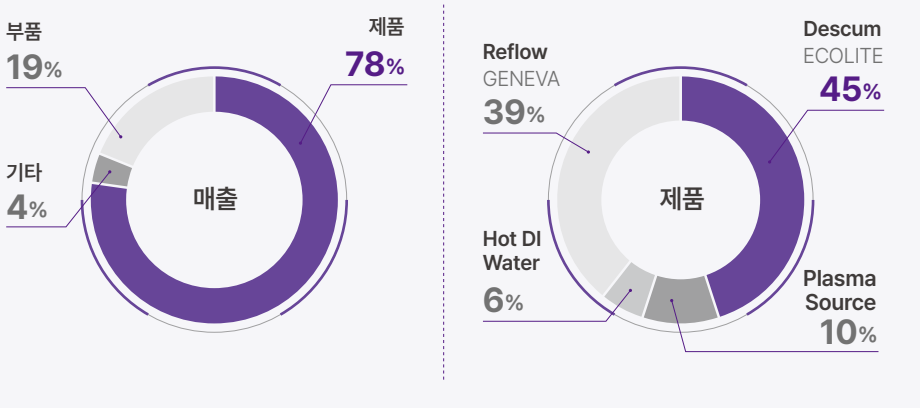
22년말 기준

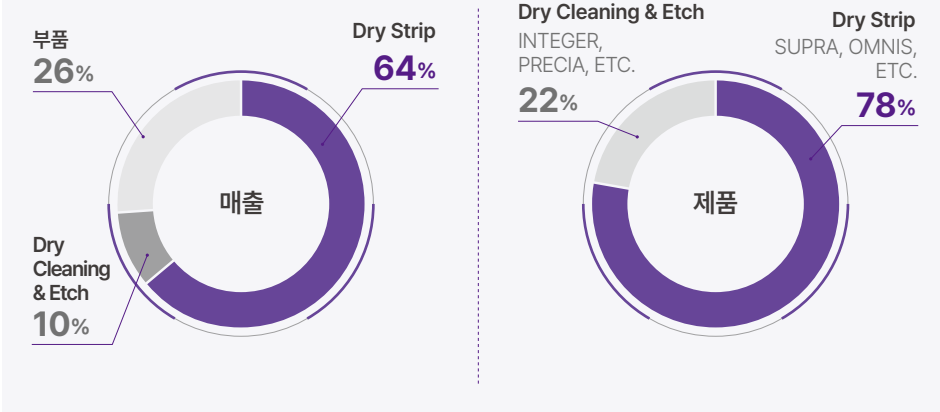
회사명	PSK Holdings Inc.
설립일	1990.06
자본금	107.8억
대표이사	박경수
주요사업	반도체 장비(292908)
임직원	91명
주소	경기도 화성시 삼경기도 화성시 삼성1로4길 48 우편번호 18449
CEO 약력	PSK Group 회장 1990 ~ 현재 PSK 홀딩스 대표이사 1990 ~ 현재 PSK 회장 2019 ~ 현재 코스닥 상장법인 협의회 회장 2007 ~ 2009

PSK

22년말 기준

회사명	PSK Inc.
설립일	2019.04
자본금	146.2억
대표이사	이경일
주요사업	반도체 장비(292908)
임직원	343명
주소	경기도 화성시 삼성1로4길 48 우편번호 18449
CEO 약력	PSK 대표이사 2019 ~현재 PSK 2016 ~ 현재 Mattson Technology 2004 ~ 2015 Applied Materials 1996 ~ 2003





01 연혁

1997
01 코스닥 상장
02 200mm Dry Strip (Single Type) 국산화

1999
03 300mm Dry Strip 개발

2000
05 미국 현지법인 설립

2003
04 대만 현지법인 설립

2004
04 싱가포르 현지 지점 설립

2007
04 Dry Strip 세계 시장 점유율 1위 (24%, Gartner)
07 300mm Plasma Oxide Cleaning System (ZIVIS)
11 오천만불 수출의 탑, 철탑산업훈장 수상
300mm Advanced Dry Strip System (SUPRA V)

2012
05 World Class 300 육성대상기업 지정
12 미국 SEMIgear 인수 (Packaging 및 Reflow)

2013
08 차세대 Hard Mask Strip 장비 개발
중국 시안 현지법인 설립

2014
08 차세대 Dry Cleaning System 개발 (INTEGER plus)

2017
03 중국 상하이 현지법인 설립
12 칠천만불 수출의 탑

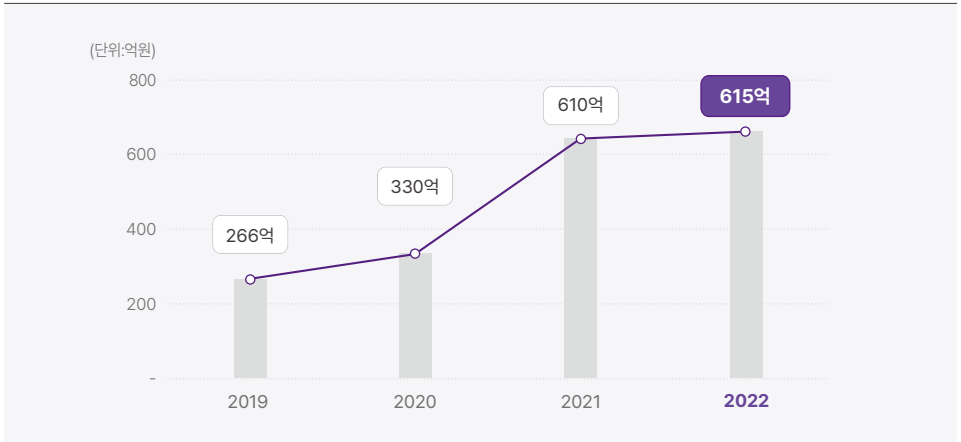
2019
04 회사 분할 완료

2020
12 일본 현지법인 설립
일억불 수출의 탑

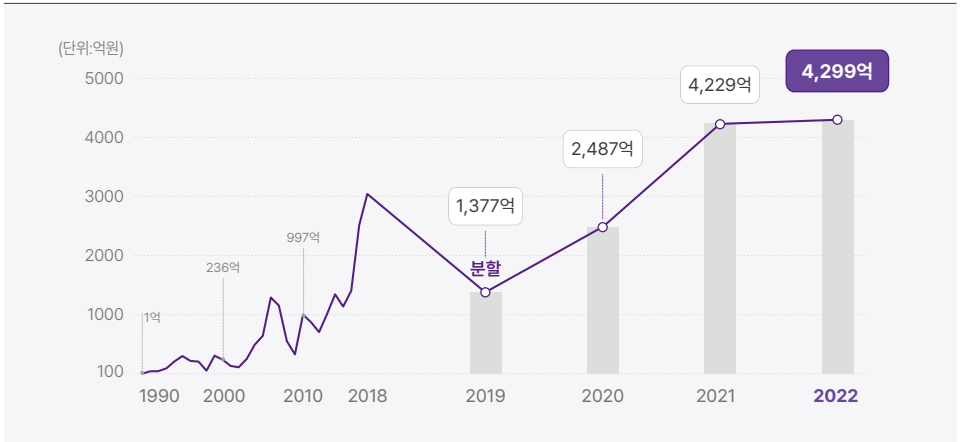
2021
09 아일랜드 현지 지점 설립

2022
01 소부장 으뜸기업 선정
11 코스닥 글로벌 세그먼트 기업 선정

PSK Holdings 매출액 (별도)



PSK 매출액 (별도)



01 네트워크

PSK 홀딩스

소재지
대한민국 화성시

- 3D Package 장비 사업
  - Fluxless Reflow 장비
  - Descum 장비

32.76%

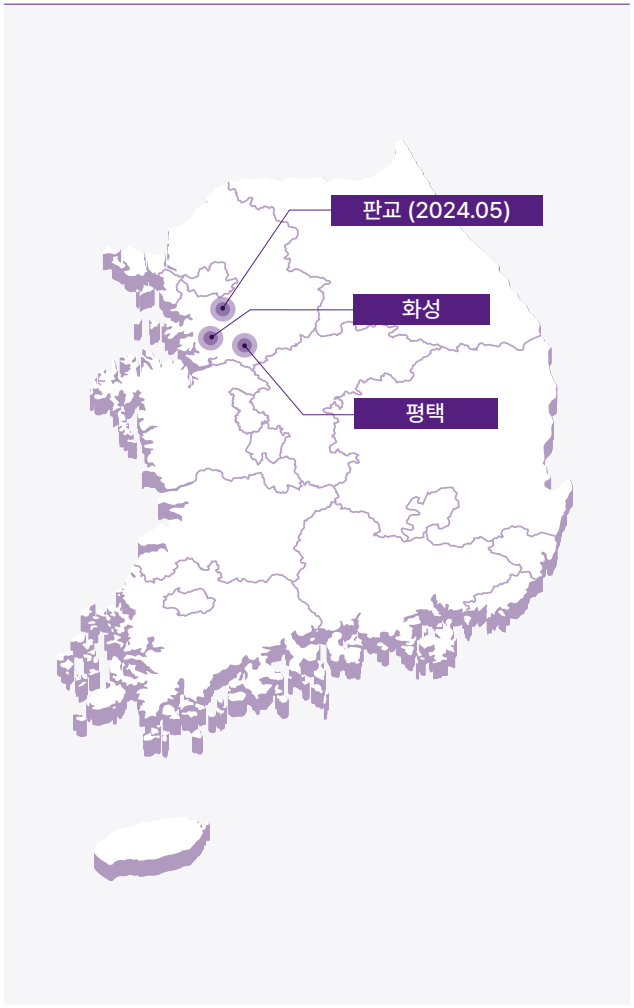
PSK

소재지
대한민국 화성시

- 웨이퍼 제조 장비사업
  - Dry Strip 장비
  - Dry Cleaning 장비
  - Plasma Wafer Edge Cleaning 장비

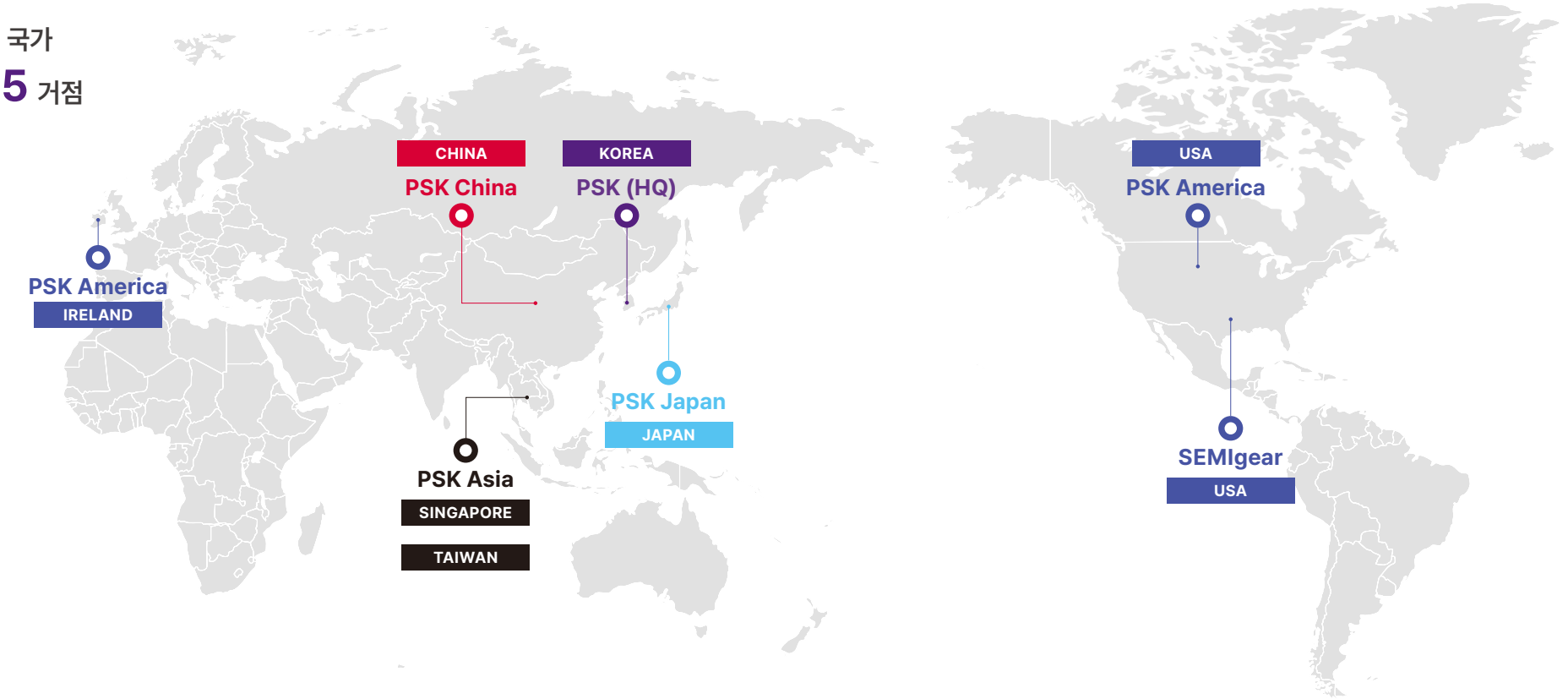
SEMIgear	Fluxless Reflow 기술 원천
PSK Asia	현지 영업 및 현장 서비스업
PSK China	현지 영업 및 현장 서비스업
PSK Shanghai	부품 사업
PSK America	현지 영업 및 현장 서비스업
PSK Japan	현지 영업 및 현장 서비스업
SE&S / SE&T / SE&I	현장서비스업 / 부품조립업

대한민국



01 네트워크

7 국가
25 거점



PSK (HQ)
- 화성
- 평택
- 판교

PSK Asia
- 신주
- 린커우
- 타이중
- 타이난

- 싱가포르

PSK China
- 시안
- 허페이
- 청두
- 우한
- 샤먼
- 취안저우
- 우시
- 다롄
- 상하이
- 베이징

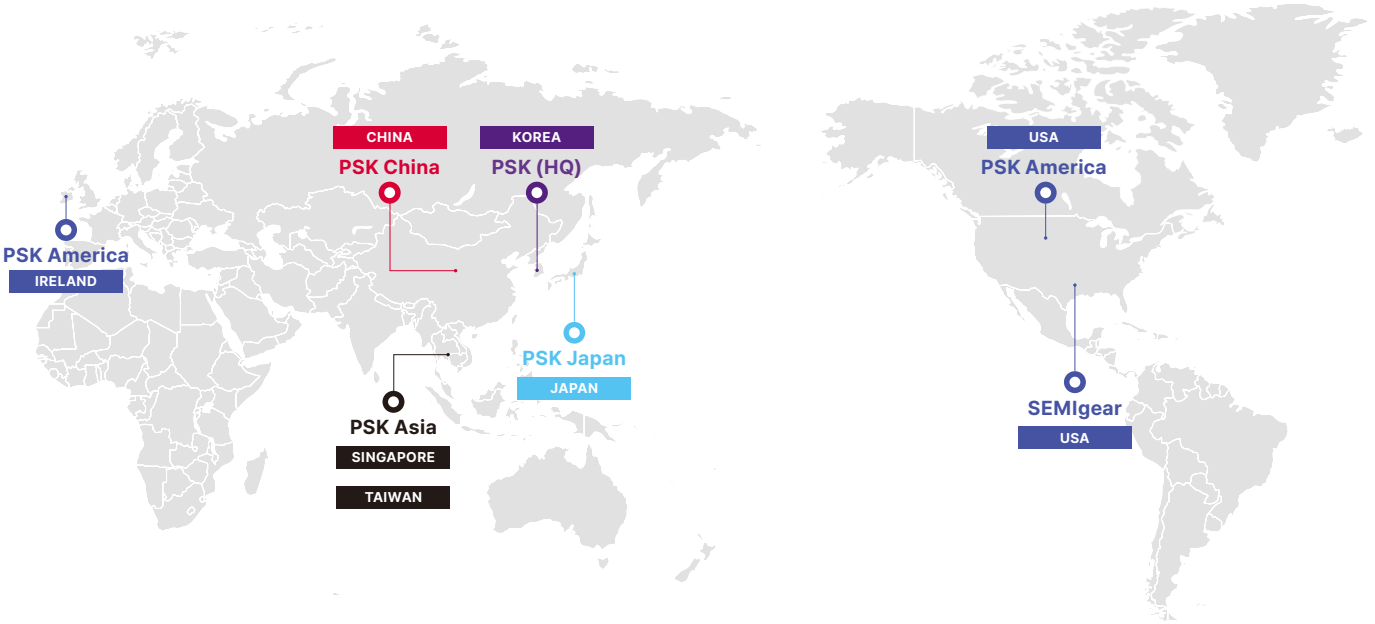
PSK Japan
- 히로시마

PSK America
- 힐스버러
- 보이시
- 챈들러
- 오스틴

- 더블린

SEMIgear
- 오스틴

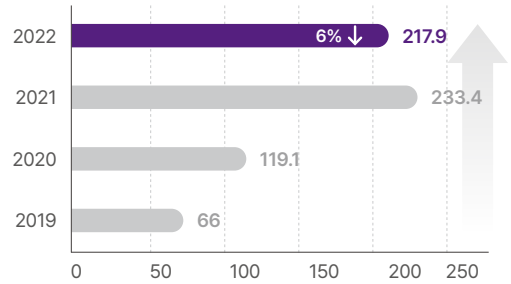
01 주요 고객사



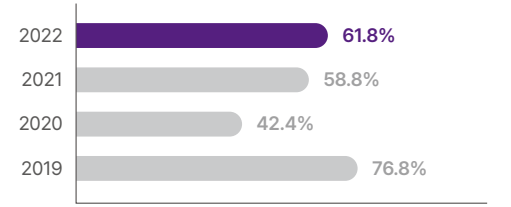
수출현황

수출실적

(단위 : 백만달러)



수출비중



*2019년은 분할 이후인 4월부터 집계 (이하 동일)

Japan

Europe

Korea

China

Asia

USA

01 경쟁력

기술력
Dry Strip 분야의 전세계 1위 기술 기업

높은 기술력을 활용한
세계시장 38% 이상 점유

재무건전성
지속가능한 성장과 재무구조

낮은 부채비율과 건전한 재무구조 확립

고객사
주요 고객과의 강력한 파트너십

일류 고객들과 초미세 공정기술
및 장비 공동개발

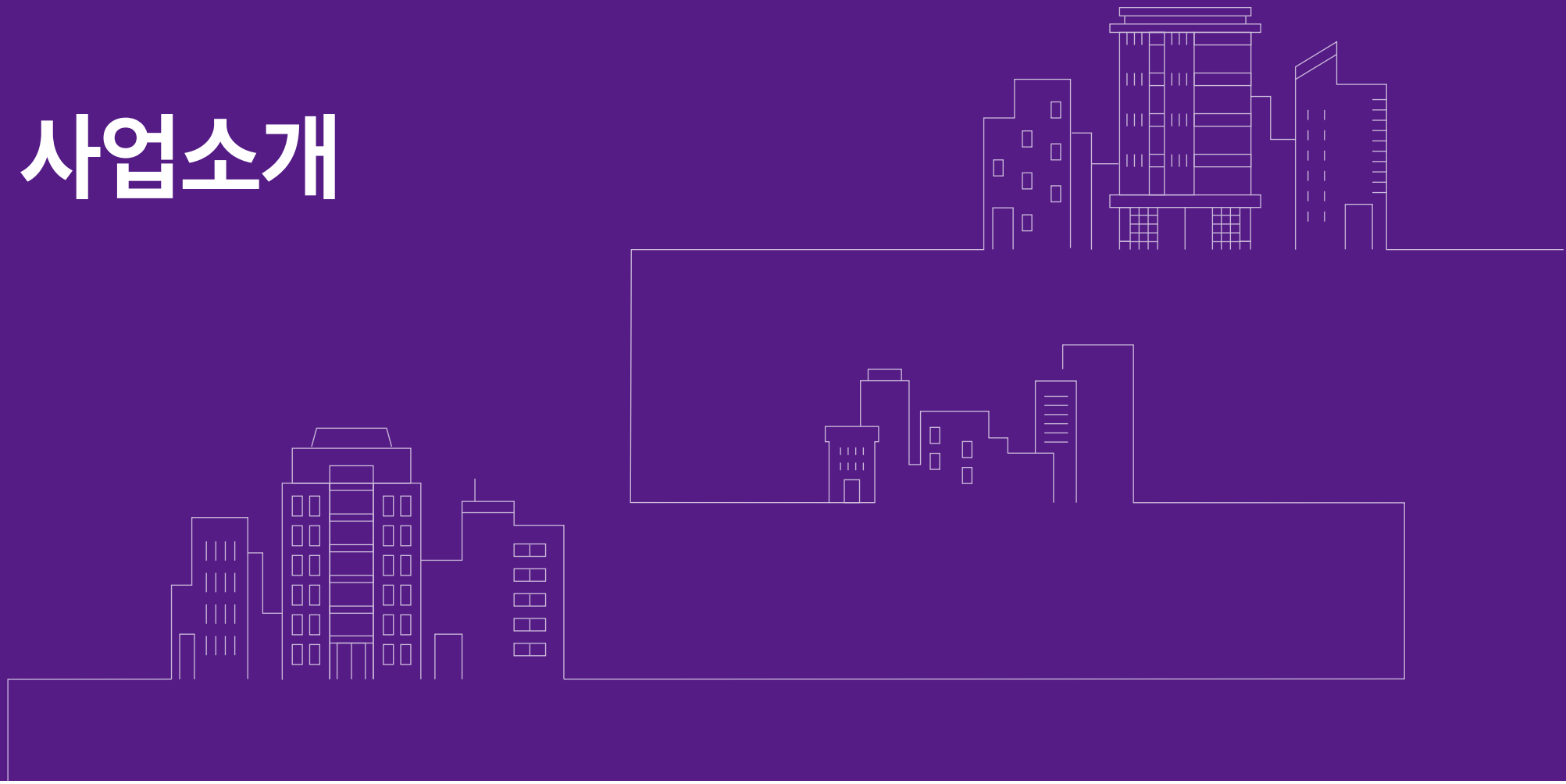
시스템 (TTTM)
Tool to Tool Matching

생산되는 장비가 동일한 성능을 낼 수 있도록
TTTM시스템을 구축하여 관리의 표준화 및 고도화

협력사
협력업체와 좋은 관계유지

부품 공동개발 확대를 통한 국내 산업기반 강화

사업소개



PSK

Dry Strip 12
Dry Cleaning 13
New Hard Mask Strip 14
Bevel Etch 15

PSK 홀딩스

Descum 16
Reflow 17

02

8대 공정
웨이퍼
산화
포토 리소그래피
식각 [Asher]
박막 증착
금속 배선
EDS
패키징

글로벌 리더로서의 세계 최고 경쟁력

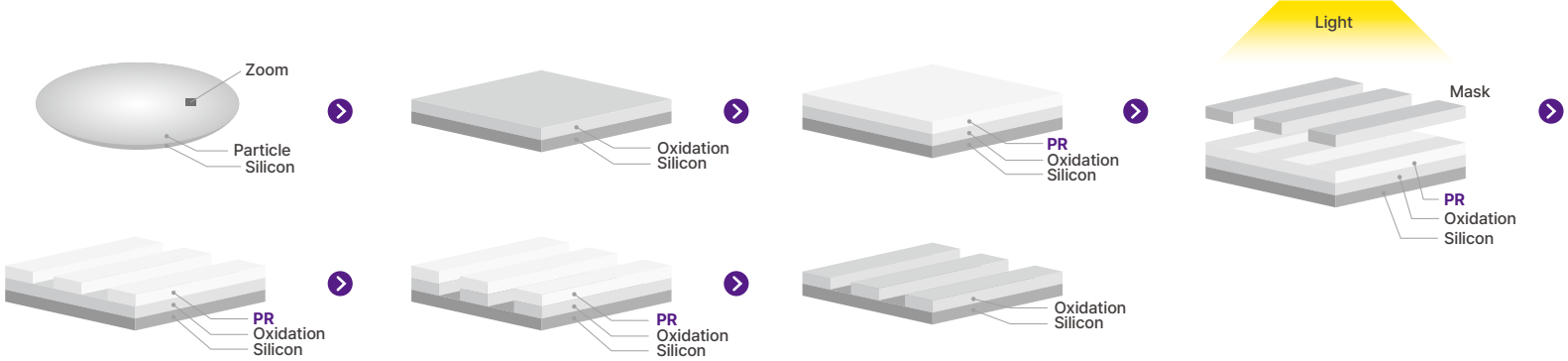
세계 시장 점유율 1위 SUPRA 제품군은 입증된 성능을 통하여 Dry Strip을 안정적으로 처리할 수 있으며, 가장 작은 풋프린트로 설계되어 기존 제품보다 높은 웨이퍼 처리량 및 낮은 장비 유지 비용을 제공합니다. Bulk Strip 뿐만 아니라 다양한 화학물 사용에 의한 HDIS 공정 향상, 금속층 및 low-k 등 다양한 공정에 적용할 수 있도록 공정 솔루션을 제공합니다.

특징

- 높은 생산성
- 높은 신뢰성과 낮은 소유비용
- 높은 제거 속도
- 다양한 공정에 적용 가능

주요고객사

- Samsung Electronics Co., Ltd
- SK Hynix Inc.
- Intel
- Micron
- etc.



Dry Cleaning

8대 공정
웨이퍼
산화
포토 리소그래피
식각 [Asher]
박막 증착
금속 배선
EDS
패키징

Plasma Oxide Cleaning 공정 세계 1위

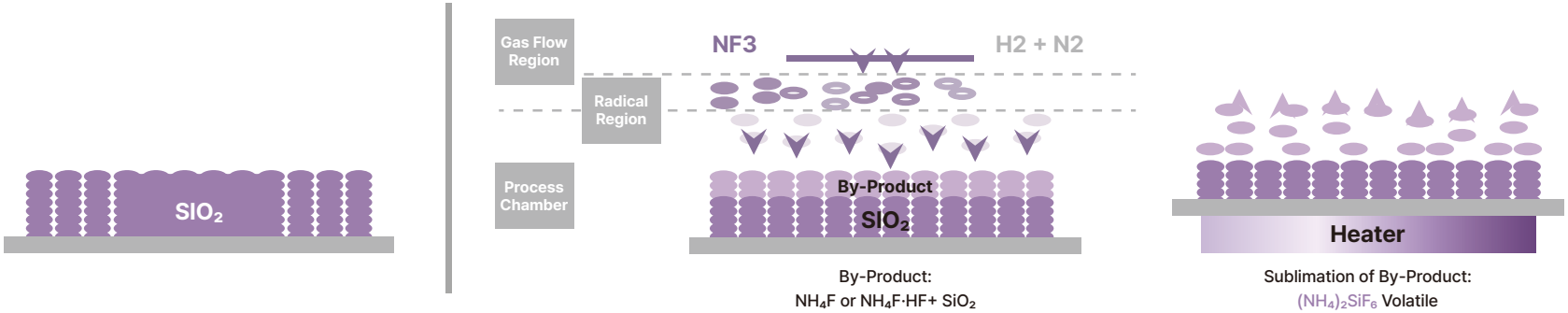
싱글 웨이퍼 처리장비로 High Aspect Ratio Contact(HARC) 세정 및 패턴 형성이 가능합니다.
척, 배플 온도 및 다양한 화학물 조합을 통해 선택비 조절이 가능하며 비등방성 에칭 특성과 높은 균일도를 구현할 수 있습니다.
높은 웨이퍼 처리량과 낮은 장비 유지 비용으로 높은 생산성을 실현할 수 있는 설비입니다.

특징

- 산화물, 질화물 및 다결정 실리콘 제거를 위한 플라즈마 강화 세척 시스템
- 다양한 아르곤 접촉 패턴에 대한 탁월한 세정 능력
- 질화규소에 대한 높은 선택성으로 용기 내에서 손상된 규소(실리콘) 제거
- 세척 공정에 대한 제어성 우수

주요고객사

- Samsung Electronics Co., Ltd
- Jidian
- CXXQ
- ChangXin Memory Technologies, Inc
- etc.



New Hard Mask Strip

Plasma로 인한 손상 최소화의 높은 선택비

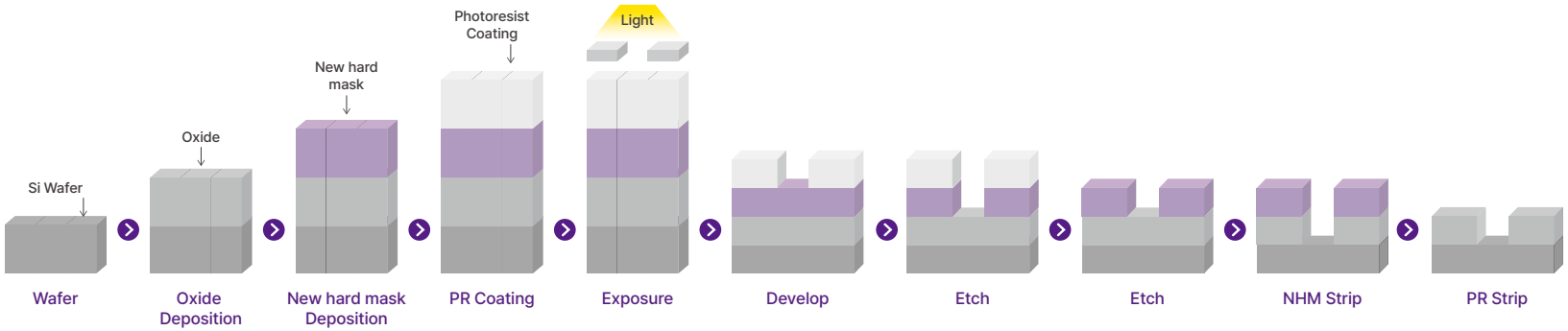
소자의 패턴 크기가 점점 작아짐에 따라 형성해야 할 패턴의 종횡비가 증가하고 있습니다. 이로 인하여 패턴 형성공정에서 식각공정 동안 높은 내성을 갖는 막(Hard Mask)이 필요하게 되었습니다. 하지만 이런 하드마스크는 식각 후 전통적인 제거 공정으로는 제거되지 않는 문제점을 안고 있었습니다. OMNIS는 산화막 및 질화막과 같은 하드마스크의 하부막들에 대하여 선택적으로 제거할 수 있는 높은 선택비가 장점입니다.

특징

- 도핑된 하드 마스크 제거를 위한 독특한 제품
- 절연막에 대한 극도의 선택성
- 패턴 손상 없이 우수한 하드 마스크 제거 성능
- 실리콘 산화 제어성

주요고객사

- Micron
- Intel
- etc.



02 Bevel Etch

높은 생산성, 높은 균일도와 낮은 장비유지비용

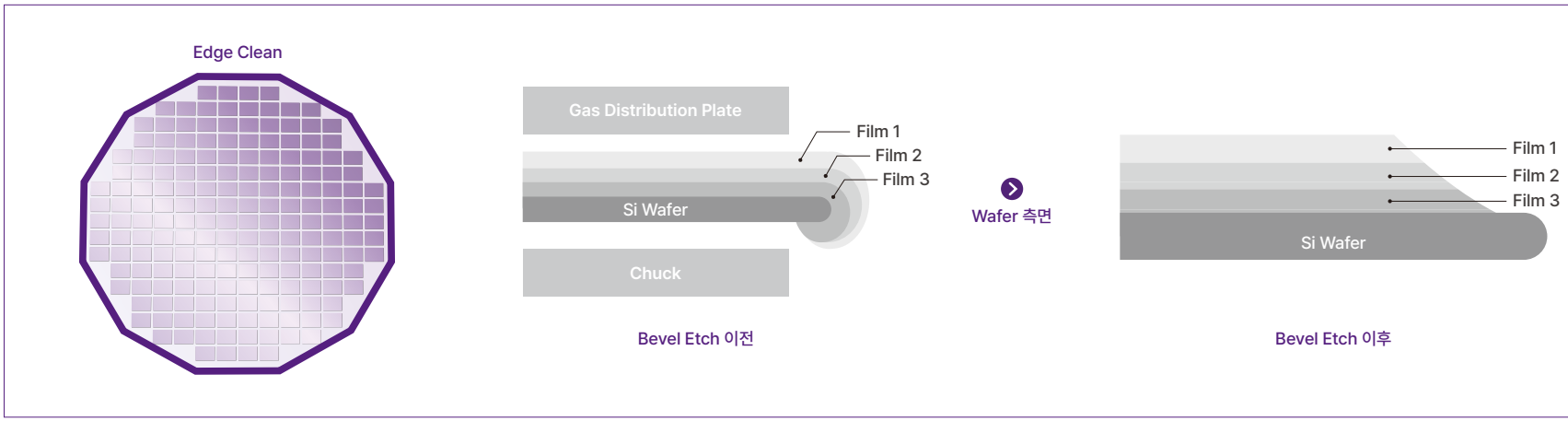
PRECIA는 Wafer Edge의 수율 향상을 위한 엣지 클린 장비로서 낮은 장비 유지 비용과 높은 성능이라는 장점을 가지고 있습니다. 플라즈마는 ICP와 CCP 소스를 동시에 사용함으로써 각각의 장점을 선택적으로 이용할 수 있습니다. 또한 식각 후 발생할 수 있는 흄(Fume)의 발생을 최소화하기 위해 N2 정화 로드포트를 채택하였으며, 이동 시 웨이퍼의 접촉 부위를 최소화하는 그립을 채택하여 입자 관리에도 장점이 있습니다.

특징

- 높은 생산성과 낮은 소유비용
- 높은 생산성과 낮은 소유비용
- 정밀한 자동 웨이퍼 센터링으로 인한 높은 웨이퍼 전송 성능
- 비전 시스템을 통한 웨이퍼 베벨 식각 모니터링

주요고객사

- Samsung Electronics Co., Ltd
- SK Hynix Inc.
- etc.



Descum

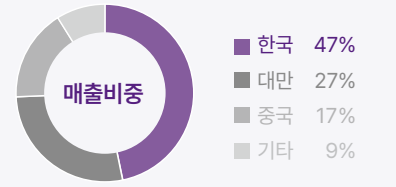
- 8대 공정
- 웨이퍼
- 산화
- 포토 리소그래피
- 식각
- 박막 증착
- 금속 배선
- EDS
- 패키징 [Advanced Package]

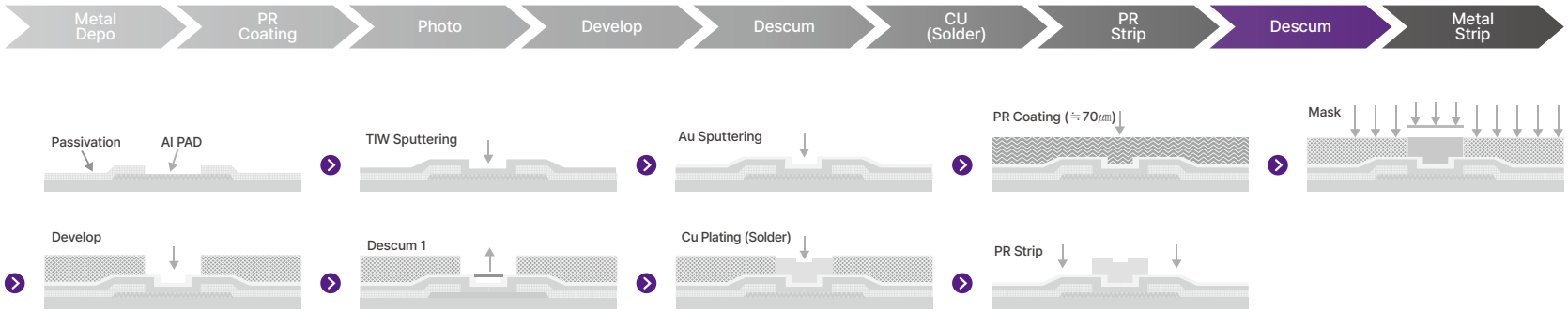
Descum 및 표면처리 분야 세계 최고의 솔루션 제공

Descum은 리소그래피 공정 후의 잔류 찌꺼기를 제거하는 공정으로 반도체 패키징의 RDL profile과 Bump 모양에 중요한 영향을 주는 공정입니다. 표면처리 공정은 패키징 공정에 필요한 필름 코팅 전 또는 RDL 애칭 후에 막질 표면의 성질을 개선하거나 잔류물을 제거함으로써, 각 필름이나 층 간의 접착력이나 기타 누설전류의 개선을 목적으로 합니다.

특징

- 높은 식각속도 및 높은 균일성을 구현
- 세계 최고의 CoO 및 가장 컴팩트 한 풋프린트의 공정솔루션을 제공
- 다양한 크기(PLP, WLP) 및 소재(Si, EMC, glass, CCL)에 대한 대응이 가능
- 팬아웃 기술과 같은 하이엔드 반도체 패키징 공정을 위한 솔루션을 제공





Reflow

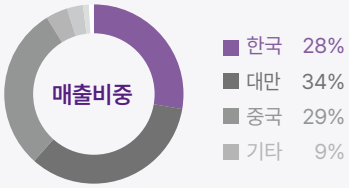
8대 공정
웨이퍼
산화
포토 리소그래피
식각
박막 증착
금속 배선
EDS
패키징 [Advanced Package]

Fluxess Bump Reflow 분야 세계 최고 경쟁력

세계 시장에서 독보적인 점유율 1위인 GENEVA는 우수한 품질과 검증된 안정성을 바탕으로 FOWLP warpage 공정과 같은 고사양 제품에 대한 고객의 니즈를 충족할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
또한 CoW(Chip on Wafer)와 SBM(Solder Ball Mount)과 같은 Bonding 공정에서도 낮은 장비 유지 비용과 우수한 공정 결과를 바탕으로 양산 및 개발로 사용되고 있습니다.

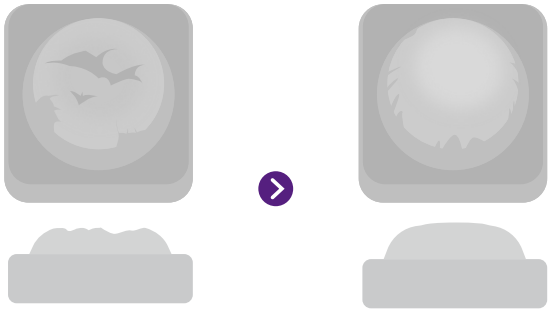
특징

- Fluxless Reflow 공정에서 세계 최고 기술경쟁력과 시장점유율
- 차세대 공정에 대응하기 위한 제품 및 기술 로드맵을 제공



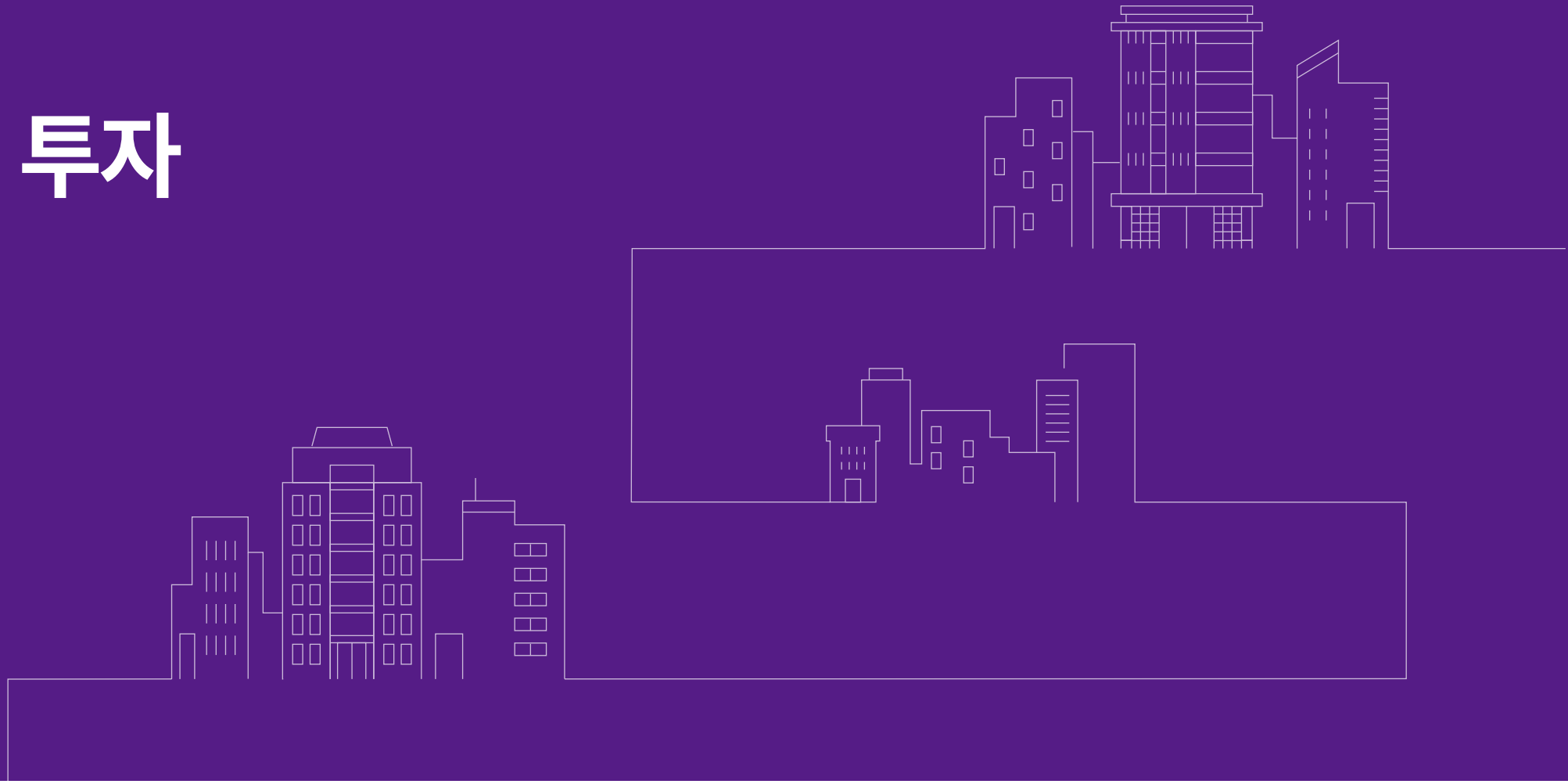
MR-MUF Mass Reflow

- Micro bump를 부착한 Chip에 금속 결합물질을 도포하여 적중
- 대량의 Micro bump를 한번에 녹여 Chip과 회로간 연결
- Chip과 Chip. 기판 사이의 빈공간을 채우고 절연, 외부로부터 하는 몰딩까지 동시에 진행



Reflow 공정 전 Reflow 공정 후

투자



연구활동	19
신제품	20
CapEx	22

03

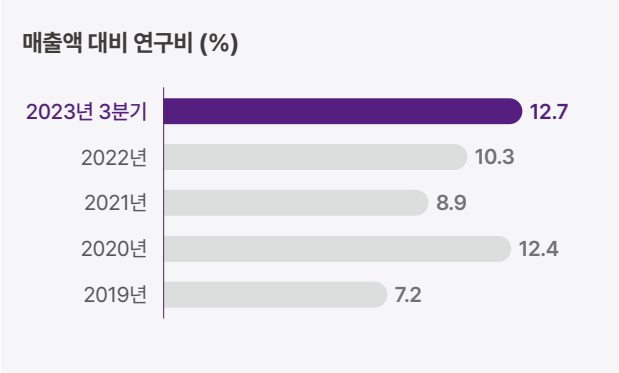
매년 매출액 대비 연구비 약 5% 이상 투자 진행

PSK 홀딩스

(단위 : 백만원, %)

연도	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 3분기
연구비	2,117	4,918	7,296	7,514	7,029
매출액	29,479	39,774	81,624	72,791	49,343
인원(명)	-	86	94	91	90
연구원	-	33	34	33	30
연구인원 비율(%)	-	38.4	36.2	36.3	33.3

* 연결 기준

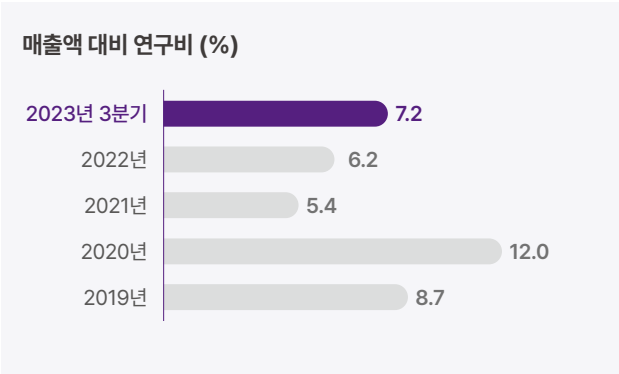


PSK

(단위 : 백만원, %)

연도	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 3분기
연구비	13,462	31,936	24,153	28,755	17,483
매출액	154,612	265,730	445,804	460,909	213,596
인원(명)	-	302	330	343	334
연구원	-	109	120	122	127
연구인원 비율(%)	-	36.1	36.4	35.6	38.0

* 연결 기준, 2019년도 인적분할로 PSK는 2019.04.01부터 2019.12.31까지의 수치임



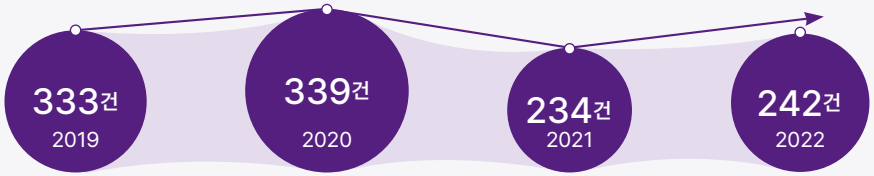
매년 기존 장비의 업그레이드를 통해 고객에게 새로운 솔루션을 제공

* 2019년 2월 이전 특허권은 분할 신설법인과 존속법인이 공동소유

(단위 : 백만원, 건수)

	연구비	특허권(누적)	신규 장비
2017년	분할 이전	분할 이전	
2018년			
2019년	2,117	333	Reflow (vp ver.)
2020년	4,918	339	Descum (II ver.)
2021년	7,296	234	Reflow (STP200xp ver.)
2022년	7,514	242	Reflow (xpd ver.)
2023년			
2024년			Descum (xp L ver.)

특허권(누적)



Descum (II ver.)

Reflow (xpd ver.)

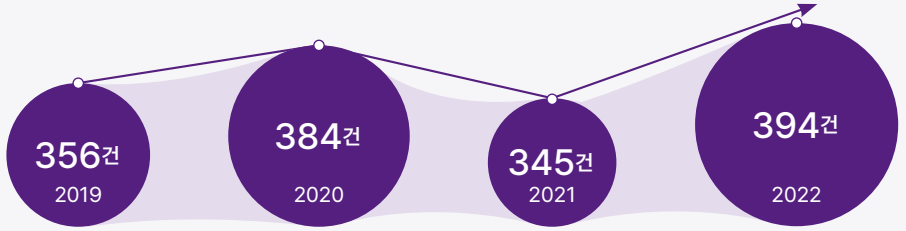
2~3년 주기로 신규 장비 론칭 및 차세대 장비 개발중

* 2019년 2월 이전 특허권은 분할 신설법인과 존속법인이 공동소유

(단위 : 백만원, 건수)

	연구비	특허권(누적)	신규 장비
2017년	분할 이전		Dry Cleaning
2018년			
2019년	13,462	356	NHM Strip
2020년	31,936	384	
2021년	24,153	345	Bevel Etch
2022년	7,514	394	
2023년			
2024년			Metal Etch

특허권(누적)



Dry Cleaning

NHM Strip

Bevel Etch

Metal Etch

판교 R&D 캠퍼스 및 용인 반도체클러스터 투자를 통해 확보된 Space에 지속적인 Capa-up 진행 예정

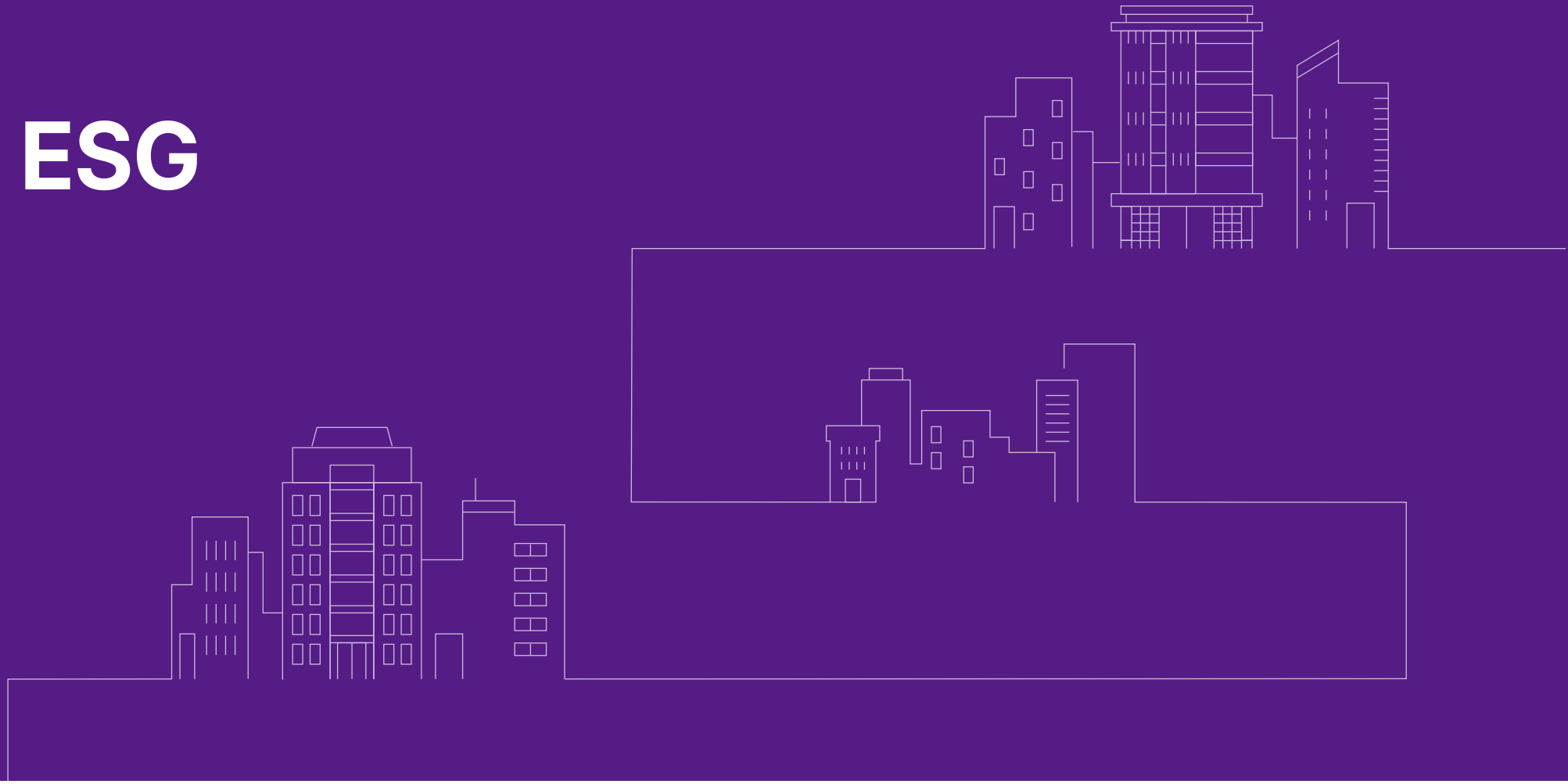
판교 R&D 캠퍼스

위치	경기도 성남시 수정구 금토동 일원 (판교 제2테크노벨리)
규모	대지면적 4,544 제곱미터 연면적 41,627 제곱미터 (약 12,592평)
투자금액	825억원
입주시기	2024년 5월

용인 반도체클러스터 일반산업단지

위치	경기도 용인시 처인구 원삼면 독성리, 고당리, 죽능리 일원 (SK 하이닉스 인근 부지)
규모	대지면적 15,412 제곱미터 (약 4,662평) 용적률 350% 이하
투자금액	N/A
준공시기	2028년 예정

ESG



ESG경영	24
환경	25
사회	26
지배구조	28
고객사 평가	29

04

2022년 8월 지속가능경영보고서 국영문본 발간, 매년 업데이트 목표

2022년 8월 지속가능경영보고서 ▸

CEO Message

지속가능한 미래를 창조하는 ESG 경영의 모범기업이 되겠습니다.

존경하는 이해관계자 여러분, 안녕하십니까?

지난 30여년간 PSK그룹에 변함없는 관심과 지지를 보내주시는 주주, 고객, 협력사, 그리고 임직원 여러분께 진심으로 감사드립니다.

2019년부터 발생한 COVID-19 팬데믹 지속과 글로벌 공급망 이슈 등 쉽지 않은 경영환경이 지속되고 있으며 기후변화, 환경오염, 인플레이션 등 수 많은 환경적, 사회적 문제로 인해 "지속 가능한 미래"를 구축하는 것이 더욱 중요해졌습니다.

이러한 시대 변화에 한 발 앞서 대응하기 위해 PSK그룹은 지속 가능성을 경영의 최고 가치로 삼고 회사의 각 조직에 적용하고자 합니다.

PSK그룹은 지속가능한 경영 체제를 구축하기 위해 ISO 14001 인증을 통한 환경경영시스템을 구축하였으며 자원의 효율적인 사용 및 에너지 절감, 그린(Green) 빌딩 구축 등 친환경 활동을 강화하고 있습니다. 그리고 기업의 사회적 책임을 다하고자 다양한 기부 및 봉사활동을 수행하고 있으며, 노동인권 및 안전 보건 분야에도 많은 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 이사회 중심 경영 및 전자투표제 도입 등을 통해 | 배구조 선진화를 위해 노력하고 있습니다.

PSK그룹은 "종합 프로세스 장비의 글로벌 리더"라는 비전에 ESG의 가치를 더해 회사가 지속가능한 성장을 만들어 내는 데 더욱 집중하겠습니다.
감사합니다.

피에스케이홀딩스 주식회사
대표이사 박 경 수

피에스케이 주식회사
대표이사 이 경 일

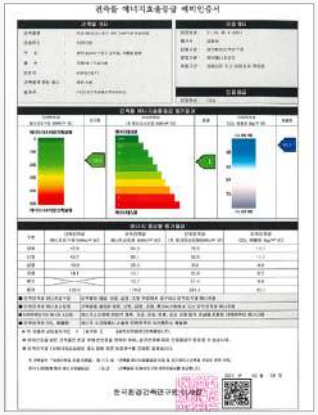
이사회 및 ESG 위원회

04 친환경 활동 및 그린 빌딩

자원	• 용지 및 잉크•토너 사용 절감 • 청소용품 구매 절감 • 생산목표 연계 불량자재 발생 감소 • 분리수거 확대, 폐목재 처리방안 검토 • 식수예약시스템을 통한 조리양 조절로 음식폐기물 감소
에너지	• 계절별 냉각탑(외기) 적정 활용으로 설비 전력 사용량 감소 • 태양광 발전, 절전활동, 수도절약활동 • 흡수기 냉동기 미가동으로 냉난방 열사용량 감소
유틸리티	• 생산•연구 장비의 스케줄 제어 on/off 관리 독려 • 질소 사용량 표준화로 Leak 개선, 불필요한 상시 Flow off • 산소 누설 또는 불필요한 사용처 색출 및 개선 • 특수가스의 적절한 사용처 확인 후 Gas 공급 • 유기용제 사용량 표준화 지속관리로 공급량 조절

환경 안전 보건 방침

[품질 환경 안전 보건 방침]


에너지효율등급 예비인증서

[에너지효율등급 예비인증서]

녹색건축 예비 인증서

[에너지효율등급 예비인증서]

04 ISO 인증, 안전보건 및 중대재해 대응

품질경영	환경경영	정보보안경영	안전보건	비즈니스연속성	규범준수	에너지경영
ISO 9001 : 2015	ISO 14001	ISO 27001	ISO 45001	ISO 22301	ISO 37301	ISO 50001
Y2000	Y2005	Y2007	Y2011	Y2020	Y2023	Y2024

안전보건

1. 안전보건목표	매년 안전보건목표 수립 및 연 2회 모니터링 및 준수평가 실시
2. 유해위험기계기구	자체 정기검사 실시
3. 비상사태	잠재적 비상 사태 및 위험성 식별 및 평가, 대응 프로그램 수립, 비즈니스연속성계획(BCP), 정기훈련, ERT 교육
4. 임직원 안전보건	정기 교육, 정기 건강검진, 건강관리프로그램 운영

중대재해 대응

1. 예방	고위험 작업 및 유해위험요인 식별, 작업 장소에 비상경광등 및 비상연락망 설치
2. 중대재해 대응 프로세스 구축	위험요인별 맞춤 시나리오 구축, 연 2회 대응훈련 실시
3. 비상대책위원회	중대재해 발생시 긴급 비상대책위원회 및 산업안전보건위원회 소집
4. 재발 방지 대책 수립	재발 방지 대책 이행계획서, 작업 프로세스 개정
5. 모니터링 및 교육	지속적인 모니터링 및 안전교육 실시

KSR

Certificate of
Occupational Health and Safety Management System

PSK CO., LTD.

DESIGN/DEVELOPMENT, MANUFACTURE, INSTALLATION AND SERVICING OF SEMICONDUCTOR PROCESSING EQUIPMENT

ISO 45001:2018 / KS Q ISO 45001:2018

[ISO 45001 인증서]

04 상생협력

협력사 관리

매년 PQCA(PSK Quality Certification Awards)를 통하여 우수 BP(Business Partner)사를 선정하여 시상 및 협력사 관리 활동 시행

2023년 PQCA

일시	2023년 1월 3일 비대면 화상미팅(코로나 이후 리모트 미팅으로 진행)
참가	PSK Group Key Partner
내용	2023년 구매, 품질, 보안, 전략 공유 및 우수 BP사 수상
우수업체 선정 기준	PSK SQP(Supplier Quality Platform)에 근거하여 Key Partner의 품질, 납기, 협조도 3부문 지표를 측정

2023년 사회공헌활동

PSK 그룹 봉사단 '봉우리'는 노인, 아동, 장애인 등 사회의 취약계층에 다양한 사회 공헌 활동을 수행

1월 14일
연탄 나눔

4월 8일
장애인과 함께하는
RUBP 환경운동

4월 29일
우리동네 나무심기

8월 12일
청양군 수해 복구

9월 19일
추석 나눔

9월 23일
궁평항 비치코밍

04 이사회 구조 및 독립성

PSK Holdings

이사회	**박경수** | 의장 · 대표이사 • 고려대 경영학 학사 • 미국 캘리포니아주립대(원) MBA • 피에스케이(주) 이사회 의장	**양재균** | 사내이사 • 서울대 금속공학 학사 • KAIST(원) 재료공학 석사 • 대우반도체 근무	**강사윤** | 사외이사 • 삼성전자(주) PKG개발팀 팀장 • 삼성전기(주) PLP사업팀 팀장 • 한국마이크로 전자 및 패키징 학회장

총 10회 개최, 참석률 및 의안 찬반여부 공시를 통해 공개 (2022년 기준)

PSK

이사회	**박경수** | 의장 • 고려대 경영학 학사 • 미국 캘리포니아주립대(원) MBA • 피에스케이홀딩스(주) 이사회 의장	**이경일** | 대표이사 • KAIST(원) 재료공학석사 • 서울대(원) 재료공학박사 • Applied Materials 근무	**장홍영** | 사외이사 • KAIST(원) 응용물리학 석사 • University of Iowa 플라즈마 물리박사 • 한국과학기술원 교수	**박세근** | 사외이사 • University of Texas 전자컴퓨터공학 석사 • University of Texas 전자컴퓨터공학 박사 • 인하대학교 공과대학 명예교수
경영진	**하형찬** • Lehigh Univ Materials Science(원) 박사 • SK Hynix 근무 • Applied Materials 근무	**최기보** • 연세대(원) 물리학 석사 • 삼성전자(주) 근무 • Apllied Materials 근무	**김동진** • Columbia Business School MBA • 삼성전자(주) 근무 • 휴렛패커드 근무	**이희권** • 부산대 경영학과 학사 • 현대자동차 경영분석 근무 • PSK Asia General Management

총 13회 개최, 참석률 및 의안 찬반여부 공시를 통해 공개 (2022년 기준)

04 고객사 평가

삼성전자

2021년 온라인 자가평가 결과, ESG 각 영역에서 전체 협력사의 평균을 상회하는 수준을 달성 종합점수 99.4점으로 매우 우수한 평가를 받음

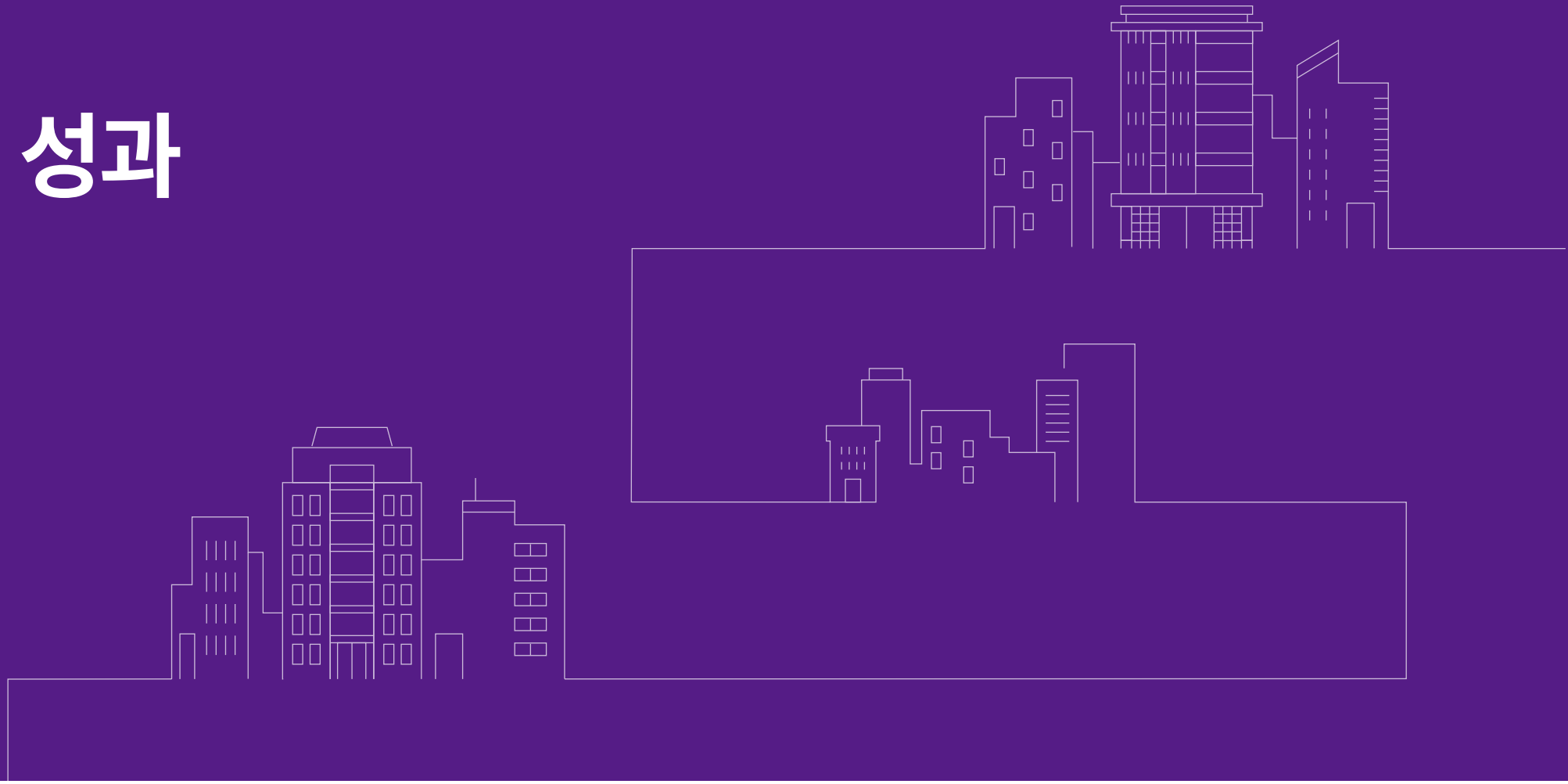
SK 하이닉스

2021년 온라인 자가평가를 진행한 후, 2023년 4월 고객사가 본사를 방문하여 현장실사를 실시함 종합점수 84.1점으로 전체 협력사의 평균을 상회하는 수준을 달성, 상위 약 45% 범위 내 위치함

인텔

2022년 11월 평가를 시작하여 약 1년간 개선요구사항들을 보안하여 총점 200점 중 193.4점 달성

성과



재무정보 31
주가정보 33

05

05 PSK 홀딩스 재무제표

2023년 3분기 실적

(단위: 십억, 통화: 원)

	23년 3분기	23년 2분기	전분기 대비 증감	22년 3분기	전년 대비 증감
매출액	14.9	25.4	-41.6%	14.7	0.8%
매출 총이익	8.7	15.1	-42.1%	7.9	10.0%
판매관리비	7.8	6.5	19.4%	5.3	48.2%
영업이익	0.9	8.5	-89.1%	2.7	-65.1%

*작성기준 : 연결재무제표

재무제표 요약

재무상태표

(단위: 십억, 통화: 원)

	2020년		2021년		2022년	
자산	239.2	100.0%	305.8	100.0%	328.4	100.0%
유동자산	93.2	39.0%	126.6	41.4%	128.4	39.1%
부채	41.7	17.4%	54.3	17.8%	46.3	14.1%
유동부채	18.1	43.4%	23.2	42.8%	22.2	48.0%
자본	197.5	82.6%	251.5	82.2%	282.2	85.9%
주식 발행 자본금	10.8	5.5%	10.8	4.3%	10.8	3.8%
부채자본비율	21.1%		21.6%		16.4%	

*작성기준 : 연결재무제표

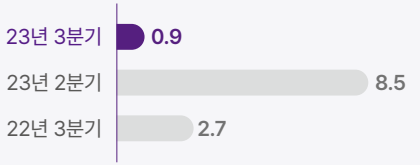
손익계산서

(단위: 십억, 통화: 원)

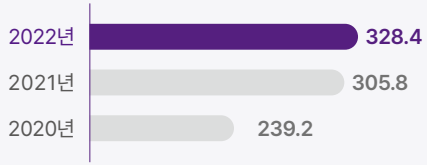
	2020년	2021년	2022년
매출액	39.77	81.62	72.79
매출총이익	21.41	49.71	42.51
영업이익	-2.46	22.63	16.90
당기순이익	59.20	46.62	40.76
매출영업이익률율	-6.20%	27.72%	23.22%

*작성기준 : 연결재무제표

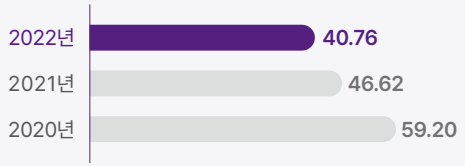
영업이익



자산



당기순이익



05 PSK 재무제표

2023년 3분기 실적

(단위: 십억, 통화: 원)

	23년 3분기	23년 2분기	전분기 대비 증감	22년 3분기	전년 대비 증감
매출액	94.0	65.5	43.4%	142.1	-33.8%
매출 총이익	50.6	27.1	86.4%	76.6	-34.0%
판매관리비	25.1	25.7	-2.1%	31.3	-19.9%
영업이익	25.5	1.5	1630.3%	45.3	-43.8%

*작성기준 : 연결재무제표

재무제표 요약

재무상태표

(단위: 십억, 통화: 원)

	2020년		2021년		2022년	
자산	268.6	100.0%	413.3	100.0%	472.6	100.0%
유동자산	209.5	78.0%	321.2	77.7%	384.0	81.2%
부채	51.2	19.1%	124.2	30.1%	119.3	25.2%
유동부채	46.8	91.3%	111.1	89.5%	100.9	84.6%
자본	217.4	80.9%	289.1	69.9%	353.3	74.8%
주식 발행 자본금	7.4	3.4%	7.4	2.6%	14.6	4.1%
부채자본비율	23.6%		43.0%		33.8%	

*작성기준 : 연결재무제표

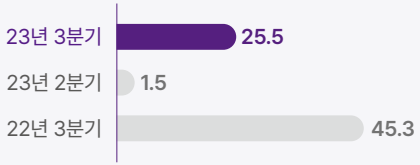
손익계산서

(단위: 십억, 통화: 원)

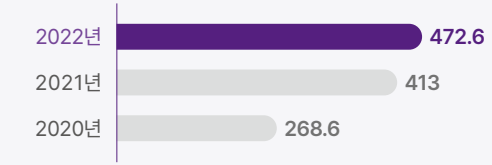
	2020년	2021년	2022년
매출액	265.73	445.80	460.91
매출총이익	118.48	244.89	213.35
영업이익	31.55	94.08	91.84
당기순이익	22.26	76.73	77.44
매출영업이익률율	11.9%	21.1%	19.9%

*작성기준 : 연결재무제표

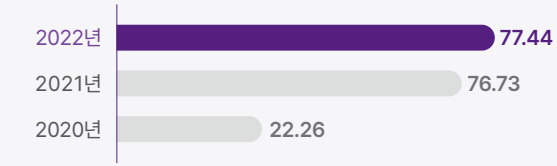
영업이익



자산



당기순이익



주식 정보

PSK 홀딩스

(통화 : 원, 1주)

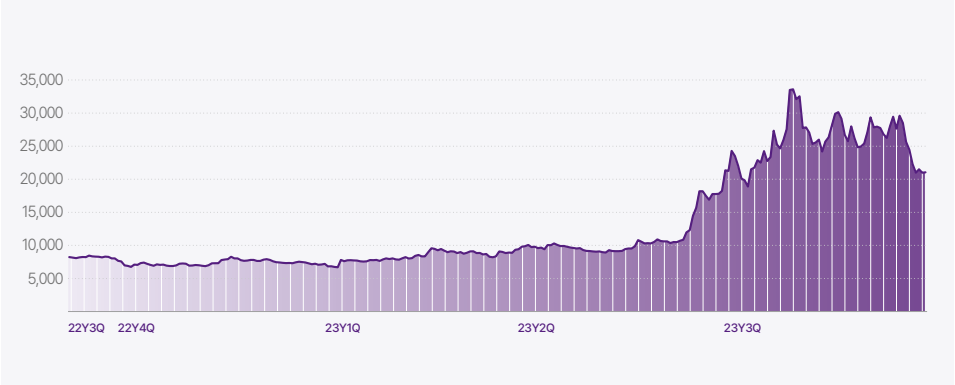
	2020	2021	2022
배당금(1주)	200	400	500

*작성기준 : 연결재무제표

	2020	2021	2022
배당성향	6.6%	17.8%	25.0%

*작성기준 : 연결재무제표

	2020	2021	2022
EPS(₩)	2,942	2,162	1,890
BPS(₩)	10,092	12,142	13,849
PER (x)	2.8	8.3	3.6
PBR (x)	0.8	1.5	0.5
ROE (%)	38.0	20.8	15.3
ROA (%)	24.8	15.2	12.4
ROIC	32.5	17.1	12.9



PSK

(통화 : 원, 1주)

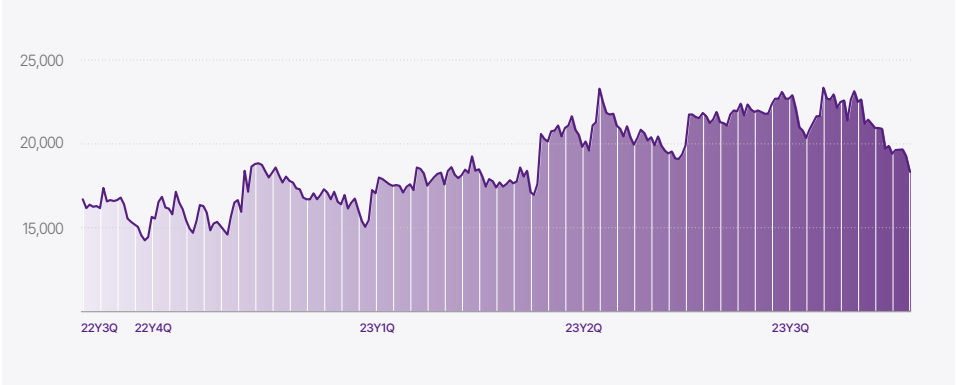
	2020	2021	2022
배당금(1주)	150	300	400

*작성기준 : 연결재무제표

	2020	2021	2022
배당성향	19.8%	11.4%	15.0%

*작성기준 : 연결재무제표

	2020	2021	2022
EPS(₩)	754	2,598	2,647
BPS(₩)	7,390	9,839	12,197
PER (x)	26.9	10.2	5.8
PBR (x)	2.7	2.7	1.3
ROE (%)	11.0	30.3	24.1
ROA (%)	8.3	18.6	16.4
ROIC	9.0	22.5	17.5



Platform
Solution
Knowledge

PSK Group

경기도 화성시 삼성1로 4길 48 (18449)

031)660-8700 I www.pskholding.com I www.pskinc.com